

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# **Nexchip 晶合集成**

**NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION**

**合肥晶合集成電路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2249)

## **海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第**13.10B**條而做出。

茲載列合肥晶合集成電路股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命

**Nexchip Semiconductor Corporation**

**合肥晶合集成電路股份有限公司**

執行董事兼董事長

**蔡國智先生**

香港，2026年8月11日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2026-027

**合肥晶合集成电路股份有限公司**  
**关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例**  
**被动稀释触及 1%刻度的提示性公告**

华勤技术股份有限公司及其一致行动人合肥勤合电子科技有限公司、华勤通讯香港有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

**重要内容提示：**

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 权益变动方向               | 比例增加 <input type="checkbox"/> 比例减少 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动前合计比例            | 11.03%                                                                 |
| 权益变动后合计比例            | 10.98%                                                                 |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 是否触发强制要约收购义务         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |

注：“权益变动前合计比例”按公司股份总数 2,223,758,697 股（行使超额配售权之前）计算，“权益变动后合计比例”按公司股份总数 2,234,645,597 股（部分行使超额配售权之后）计算。

**一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息**

**1、身份类别**

|               |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者及其一致行动人的身份 | <input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他 5%以上大股东及其一致行动人<br><input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人）<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2、信息披露义务人信息**

|           |       |          |
|-----------|-------|----------|
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
|-----------|-------|----------|



|              |             |       |             |       |                                                                                 |                |    |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 华勤技术股份有限公司   | 12,036.8109 | 5.41  | 12,036.8109 | 5.39  | 集中竞价 <input type="checkbox"/><br>大宗交易 <input type="checkbox"/><br>其他：增发股份导致被动稀释 | 2026年<br>8月11日 | /  |
| 合肥勤合电子科技有限公司 | 10,037.9585 | 4.51  | 10,037.9585 | 4.49  | 集中竞价 <input type="checkbox"/><br>大宗交易 <input type="checkbox"/><br>其他：增发股份导致被动稀释 | 2026年<br>8月11日 | /  |
| 华勤通讯香港有限公司   | 2,451.6900  | 1.10  | 2,451.6900  | 1.10  | 集中竞价 <input type="checkbox"/><br>大宗交易 <input type="checkbox"/><br>其他：增发股份导致被动稀释 | 2026年<br>8月11日 | /  |
| 合计           | 24,526.4594 | 11.03 | 24,526.4594 | 10.98 | --                                                                              | --             | -- |

注：1、由于华勤通讯香港有限公司、合肥勤合电子科技有限公司共同受华勤技术股份有限公司所控制，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，上述股东互为一致行动人；  
2、“变动前比例”按公司股份总数 2,223,758,697 股（行使超额配售权之前）计算，“变动后比例”按公司股份总数 2,234,645,597 股（部分行使超额配售权之后）计算；  
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

三、 其他说明

（一）本次权益变动系因公司根据本次发行上市方案，同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）部分行使超额配售权导致的相关股东被动稀释，不涉及股东增减持行为，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

（二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书；

（三）本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定情形及信息披露义务人及其一致行动人相关承诺的情况。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会  
2026 年 8 月 12 日